

2022(令和4)年2月25日

株式会社日立ハイテク(甲)

株式会社日立ハイテクソリューションズ(乙)

株式会社日立ハイテックマニファクチャ&サービス(丙)

株式会社日立ハイテックファインシステムズ(丁)

日立ハイテックグループにおける吸収分割及び吸収合併について(法定公告)

下記会社は、吸収分割により、乙は丁の鉄道検測、ハードディスク・フラットパネルディスプレイ、ラボソリューション事業に関する権利義務を承継するとともに、丙は丁のモノづくり事業(製造機能)に関する権利義務を承継し、丁はこれらを承継させることにいたしました。また、同日付けにて吸収合併により、甲は丁の上述以外の権利義務全部を承継して存続し、丁は解散することにいたしました。

当該吸収分割及び吸収合併の効力発生日は、2022(令和4)年4月1日であり、甲、乙及び丙の株主総会の承認決議(いずれも会社法第319条第1項に基づく議決権を行使することができる株主全員の同意)は2022(令和4)年2月1日に終了しております。また、丁の吸収分割に関する株主総会の承認決議(会社法第319条第1項に基づく議決権を行使することができる株主全員の同意)は2022(令和4)年2月18日に終了しており、吸収合併に関しては会社法第784条第1項に基づき株主総会の承認決議を経ずに決定しております。

これらの吸収分割及び吸収合併に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から1箇月以内にお申し出ください。

なお、最終貸借対照表の開示状況は次のとおりです。

(甲) <https://www.hitachi-hightech.com/jp/>

(乙) <https://www.hitachi-hightech.com/hsl/>

(丙) 掲載紙 官報

掲載の日付 2021(令和3)年7月14日

掲載頁 100頁(号外第163号)

(丁) 掲載紙 官報

掲載の日付 2021(令和3)年7月27日

掲載頁 95頁(号外第171号)

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

(甲) 株式会社日立ハイテク

代表取締役 飯泉 孝

東京都港区虎ノ門一丁目17番1号

(乙) 株式会社日立ハイテクソリューションズ

代表取締役 三浦 英俊

茨城県ひたちなか市大字市毛1040番地

(丙) 株式会社日立ハイテクマニファクチャ&サービス

代表取締役 甲斐 奨

埼玉県児玉郡上里町嘉美1600番地

(丁) 株式会社日立ハイテクファインシステムズ

代表取締役 本田 穰慈